This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)



日本国特許庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

PC1	/JP 0 _23.1				
	REC'D	17	APR	2001	
[WIPO	~~~	-	ログザ	-

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2000年 2月25日

JP01/1395

出 願 番 号 Application Number:

特願2000-048630

J. U

出 願 人 Applicant (s):

松下電器産業株式会社



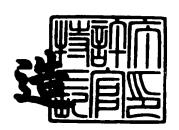
PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2001年 3月30日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office





特2000-048630

【書類名】

特許願

【整理番号】

2036620039

【提出日】

平成12年 2月25日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

B41J 3/04

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】

中村 哲朗

【特許出願人】

【識別番号】

000005821

【氏名又は名称】

松下電器産業株式会社

【代理人】

【識別番号】

100077931

【弁理士】

【氏名又は名称】

前田 弘

【選任した代理人】

【識別番号】

100094134

【弁理士】

【氏名又は名称】

小山

廣毅

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 014409

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】

9601026

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 インクジェットヘッド

【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数のノズルと該各ノズルに対応する複数の圧力室及びアクチュエータとが設けられたヘッド本体と、該各アクチュエータを駆動するための 駆動信号を出力するドライバICとを備えたインクジェットヘッドであって、

上記アクチュエータは、上記ヘッド本体の表面上に複数の列状に配列されて複数のアクチュエータ列を形成し、

上記アクチュエータの信号入力端子は、上記アクチュエータ列の間の所定位置 に集中して配列され、

上記ドライバICには、上記各アクチュエータの信号入力端子に対応するよう に配列された信号出力端子が設けられ、

上記ドライバICは、上記信号出力端子と上記信号入力端子とを接続するよう に上記ヘッド本体に対しフェースダウンボンディングにより実装されているイン クジェットヘッド。

【請求項2】 請求項1に記載のインクジェットヘッドにおいて、

各アクチュエータ列は、走査方向と直交する方向に延び、

アクチュエータの信号入力端子は、ヘッド本体の表面上の走査方向中央部において該走査方向と直交する方向に配列されているインクジェットヘッド。

【請求項3】 請求項2に記載のインクジェットヘッドにおいて、

アクチュエータ列は、ヘッド本体の走査方向中央部において隣り合う第1及び 第2の中央側アクチュエータ列と、該中央側アクチュエータ列よりも走査方向外 側に設けられた1または2以上の外側アクチュエータ列とからなり、

各アクチュエータの信号入力端子は、該第1中央側アクチュエータ列と第2中 央側アクチュエータ列との間に配列され、

上記外側アクチュエータ列の各アクチュエータと各信号入力端子とは、上記中 央側アクチュエータ列のアクチュエータ間を通る信号線によって接続されている インクジェットヘッド。

【請求項4】 請求項3に記載のインクジェットヘッドにおいて、

各アクチュエータ列のアクチュエータは、所定間隔毎に配設されると共に、他のアクチュエータ列のアクチュエータに対して走査方向と直交する方向にずれて配置されているインクジェットヘッド。

【請求項5】 複数のノズルと該各ノズルに対応する複数の圧力室及びアクチュエータとが設けられたヘッド本体と、該各アクチュエータを駆動するための駆動信号を出力するドライバICとを備えたインクジェットヘッドであって、

上記各アクチュエータは、上記ヘッド本体の表面に配設され、

上記各アクチュエータの信号入力端子は、上記ヘッド本体の表面における各アクチュエータの近傍に設けられ、

上記ドライバICには、上記各アクチュエータの信号入力端子に対応するよう に配設された信号出力端子が設けられ、

上記ドライバICは、上記信号出力端子と上記信号入力端子とを接続するよう に上記ヘッド本体に対しフェースダウンボンディングにより実装されているイン クジェットヘッド。

【請求項6】 請求項5に記載のインクジェットヘッドにおいて、

アクチュエータは、複数のアクチュエータが走査方向と直交する方向に所定間 隔毎に配列されてなる複数のアクチュエータ列を形成し、

各アクチュエータ列のアクチュエータは、他のアクチュエータ列のアクチュエータに対して走査方向と直交する方向にずれて配置されているインクジェットへッド。

【請求項7】 請求項4または6に記載のインクジェットヘッドにおいて、 アクチュエータは、千鳥状に配置されているインクジェットヘッド。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、インクジェット式記録装置に用いられるインクジェットヘッドに関する。

[0002]

【従来の技術】

従来より、例えば特開平5-18735号公報に開示されているように、圧電素子の圧電効果を利用して記録を行うインクジェットヘッドが知られている。この種のインクジェットヘッドは、圧電素子を有するアクチュエータによってノズルからインクを吐出するヘッド本体を備えている。

[0003]

一般に、ヘッド本体の内部には、インクが供給される複数の圧力室と、これら 圧力室に連通された共通インク室とが区画形成されている。ヘッド本体の裏側の 面には各圧力室に対応する複数のノズルが形成されている。一方、ヘッド本体の 表側の面には、振動板、共通電極、圧電素子、及び個別電極が順に積層され、こ れら振動板、共通電極、圧電素子及び個別電極により、圧力室に圧力を付与する ことによってノズルからインクを吐出するアクチュエータが構成されている。

[0004]

ところで、アクチュエータを駆動するためには、ヘッド本体とは別個に、アクチュエータに対して駆動信号を出力するドライバICが必要である。ここで、ドライバICをプリンタ本体に設けることとすると、ノズル数分の駆動信号ラインをFPC等を用いてプリンタ本体からヘッド本体に向かって引き延ばす必要が生じる。

[0005]

そこで、駆動信号ラインの短縮化を図る技術として、ドライバICをヘッド本体の側面(ノズル配置面に対して垂直面)の近くに設け、このヘッド本体近傍のドライバICから、ノズル数分の駆動信号ラインをFPC等を介してヘッド本体に供給する技術が知られている。また、上記特開平5-18735号公報に開示されているインクジェットヘッドでは、プリンタ本体とヘッド本体との間の信号ラインをIC駆動用の信号ラインだけにするために、図14に示すように、ドライバIC121をヘッド本体100の振動板103上に実装することとしている。具体的には、ドライバIC121を圧電体102及び共通電極104の側方に並べて実装している。なお、図14において、122はドライバIC121と個別電極とを接続する配線パターンである。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】

しかし、上記公報に開示された実装形態では、何ら工夫することなく振動板103上にドライバIC121を直接実装することとしているので、振動板103における実際の振動部分(アクチュエータ102が設けられた部分)を避けるように、ドライバIC121をアクチュエータ102から離れた位置に並設しなければならなかった。逆にいうと、ヘッド本体の表面に、ドライバIC121を実装するための新たなスペースを確保する必要があった。また、このようにドライバIC121をアクチュエータ102から離れた位置に設けているため、アクチュエータ102からドライバIC121に向かって配線122を引き延ばす必要があり、配線122の長さを長くせざるを得なかった。そのため、ヘッド本体100の表面積が大きくなり、インクジェットヘッド全体の大型化が避けられなかった。なお、このような問題は、ドライバICをヘッド本体の側面近傍に設ける構成であっても同様である。

[0007]

本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、 インクジェットヘッドの小型化を促進することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、本発明は、アクチュエータの信号入力端子の配列 に工夫を加えたうえで、ドライバICをヘッド本体に対しフェースダウンボンディングにより実装することとした。

[0009]

具体的には、本発明に係るインクジェットヘッドは、複数のノズルと該各ノズルに対応する複数の圧力室及びアクチュエータとが設けられたヘッド本体と、該各アクチュエータを駆動するための駆動信号を出力するドライバICとを備えたインクジェットヘッドであって、上記アクチュエータは、上記ヘッド本体の表面上に複数の列状に配列されて複数のアクチュエータ列を形成し、上記アクチュエータの信号入力端子は、上記アクチュエータの信号入力端子は、上記アクチュエータの信号入力端子は、上記アクチュエータの信号入力端子に対応するよれ、上記ドライバICには、上記各アクチュエータの信号入力端子に対応するよ

うに配列された信号出力端子が設けられ、上記ドライバICは、上記信号出力端子と上記信号入力端子とを接続するように上記ヘッド本体に対しフェースダウンボンディングにより実装されていることとしたものである。

[0010]

このことにより、ドライバICがヘッド本体に対しフェースダウンボンディングにより実装され、ドライバICはヘッド本体に対向配置されるので、ヘッド本体にドライバIC用の実装スペースを設ける必要がなく、ヘッドは小型化する。また、アクチュエータの信号入力端子はアクチュエータ列の列間に集中して配列されているので、信号入力端子がアクチュエータから離れた位置に設けられている従来技術と異なり、信号線は短縮化され、ヘッドは小型化する。また、ドライバICの信号出力端子はアクチュエータの信号入力端子に対応するように集中的に配列されているので、フェースダウンボンディングによる実装が容易になる。

[0011]

上記各アクチュエータ列は、走査方向と直交する方向に延び、アクチュエータ の信号入力端子は、ヘッド本体の表面上の走査方向中央部において該走査方向と 直交する方向に配列されていてもよい。

[0012]

このことにより、信号入力端子はヘッド本体の走査方向中央部に配列されているので、信号入力端子とアクチュエータとの距離が短くなり、ヘッドは小型化する。

[0013]

上記アクチュエータ列は、ヘッド本体の走査方向中央部において隣り合う第1 及び第2の中央側アクチュエータ列と、該中央側アクチュエータ列よりも走査方 向外側に設けられた1または2以上の外側アクチュエータ列とからなり、各アク チュエータの信号入力端子は、該第1中央側アクチュエータ列と第2中央側アク チュエータ列との間に配列され、上記外側アクチュエータ列の各アクチュエータ と各信号入力端子とは、上記中央側アクチュエータ列のアクチュエータ 信号線によって接続されていてもよい。

[0014]

このことにより、外側アクチュエータ列の各アクチュエータから延びる信号線は、中央側アクチュエータ列のアクチュエータ間を通り、本体部の走査方向中央部に設けられた信号入力端子に接続される。従って、アクチュエータ間のスペースが信号線の設置スペースとして有効活用され、ヘッドの小型化が促進される。

[0015]

上記各アクチュエータ列のアクチュエータは、所定間隔毎に配設されると共に、他のアクチュエータ列のアクチュエータに対して走査方向と直交する方向にずれて配置されていてもよい。

[0016]

このことにより、異なるアクチュエータ列のアクチュエータ同士は走査方向と 直交する方向(以下、直交方向という)にずれて配置されているので、直交方向 に関して、アクチュエータ(ノズル及び圧力室も同様)は、各アクチュエータ列 のアクチュエータ間隔よりも狭い間隔で配置されることになる。従って、アクチュエータの高密度化が促進され、ヘッドの小型化及びインクドットの高密度化が 促進される。

[0017]

本発明に係る他のインクジェットヘッドは、複数のノズルと該各ノズルに対応する複数の圧力室及びアクチュエータとが設けられたヘッド本体と、該各アクチュエータを駆動するための駆動信号を出力するドライバICとを備えたインクジェットヘッドであって、上記各アクチュエータは、上記ヘッド本体の表面に配設され、上記各アクチュエータの信号入力端子は、上記ヘッド本体の表面における各アクチュエータの信号入力端子は、上記各アクチュエータの信号入力端子に対応するように配設された信号出力端子が設けられ、上記ドライバICは、上記信号出力端子と上記信号入力端子とを接続するように上記ヘッド本体に対しフェースダウンボンディングにより実装されていることとしたものである。

[0018]

このことにより、ドライバICがヘッド本体に対しフェースダウンボンディングにより実装され、ドライバICはヘッド本体に対向配置されるので、ヘッド本

体にドライバIC用の実装スペースを設ける必要がなく、ヘッドは小型化する。また、各アクチュエータの信号入力端子は各アクチュエータの近傍に設けられているので、アクチュエータと信号入力端子とを接続するための信号線を短縮することができる。また、各信号入力端子をアクチュエータの近傍において該アクチュエータと連続するように設けることにより、信号線を削除することができる。従って、信号線の配線スペースが減少しまたは不要となり、ヘッドは小型化する

[0019]

上記アクチュエータは、複数のアクチュエータが走査方向と直交する方向に所 定間隔毎に配列されてなる複数のアクチュエータ列を形成し、各アクチュエータ 列のアクチュエータは、他のアクチュエータ列のアクチュエータに対して走査方 向と直交する方向にずれて配置されていてもよい。

[0020]

このことにより、アクチュエータ (ノズル及び圧力室も同様) の高密度化が促進され、ヘッドの小型化及びインクドットの高密度化が図られる。

[0021]

上記アクチュエータは、千鳥状に配置されていてもよい。

[0022]

このことにより、ヘッドの高密度が更に促進される。

[0023]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。

[0024]

<実施形態1>

図1に示すように、インクジェットプリンタ 6は、圧電素子の圧電効果を利用 して記録を行うインクジェットヘッド1を備え、このインクジェットヘッド1か ら吐出したインク滴を紙等の記録媒体4上に着弾させて記録を行う記録装置であ る。インクジェットヘッド1は、キャリッジ軸3に沿って往復動するキャリッジ 2に搭載され、キャリッジ軸3と平行な主走査方向Xに往復動するように構成さ

7

れている。なお、記録媒体4はローラ5によって副走査方向Yに適宜搬送される

[0025]

-インクジェットヘッドの構成-

図2に示すように、実施形態1に係るインクジェットヘッド1は、ヘッド本体11とドライバIC13とを備えている。ヘッド本体11には、インクを吐出するための複数のノズル23(図2では図示せず。図4参照)と、各ノズル23に対応するように配置された複数の圧力室12及びアクチュエータ14とが形成されている。ドライバIC13は半導体材料であるシリコン(Si)で形成されており、各アクチュエータ14に駆動信号を供給するための駆動回路(図示せず)が設けられている。ドライバIC13は、ヘッド本体11に対してフリップチップボンディングにより実装されている。

[0026]

図3に示すように、ヘッド本体11の表面には、主走査方向Xに沿って8つのアクチュエータ14が並び、副走査方向Yに向かって延びる8列のアクチュエータ列14A~14Dが形成されている。これら8つのアクチュエータ列は、右側4列のアクチュエータ列14A~14Dと左側4列のアクチュエータ列14A~14Dとによって形成されている。右側のアクチュエータ列と左側のアクチュエータ列と広側のアクチュエータ列と広側のアクチュエータ列と広側のアクチュエータ列と広側のアクチュエータ列とは、副走査方向Yに少しずれているものの、互いにほぼ線対称に配置されており、ヘッド本体11の中央部に位置する中央側アクチュエータ列14Aと、中央側アクチュエータ列14Aの外側に位置する第1、第2及び第3の外側アクチュエータ列14B、14C、14Dとをそれぞれ備えている。これら右側のアクチュエータ列14B、14C、14Dとをそれぞれ備えている。これら右側のアクチュエータ列14A、14Aの間)には、後述するアクチュエータ14の入力端子37が集中的に配列されている。アクチュエータ14の入力端子37は、副走査方向Yに沿って直線上に配列された4列の入力端子列を形成している。なお、アクチュエータ14及び入力端子37の詳細な配置パターンについては後述する

[0027]

図4は、圧力室12及びアクチュエータ14等の一単位を示した図である。図4に示すように、ヘッド本体11は、本体部41とアクチュエータ14とにより構成されている。本体部41は、圧力室形成用の貫通孔が形成された第1プレート15と、インク供給口16及びインク吐出口17が形成された第2プレート18と、インクリザーバ19及びインク吐出口23が形成されたノズル板24とが順に重ねられて構成されている。すなわち、第1プレート15と第2プレート18とによってインク供給口16とインク吐出口17とを底面に有する圧力室用凹部25が形成され、第2~第4プレート18,21,22によってインク供給口16につながるインクリザーバ19とインク吐出口17につながるインク吐出用流路20とが形成され、当該インク吐出用流路20はノズル板24のノズル23につながっている。そして、第1プレート15の上に上記圧力室用凹部25の開口を寒ぐようにアクチュエータ14が設けられて、圧力室12が形成されている。

[0028]

本体部41の各プレートうち最も表面側のプレート(最もドライバIC13寄りのプレート)である第1プレート15は、ドライバIC13と同一材料で形成されている。具体的には、第1プレート15は、シリコン(Si)によって形成されている。なお、第2プレート18等の他のプレートもシリコンで形成されていてもよく、あるいは本体部41の全体がシリコンで形成されていてもよい。

[0029]

図5に示すように、圧力室用凹部25の開口部の形状は、長径Lと短径Sとの 比L/Sが1~3の小判形であり、長径Lが主走査方向Xに平行となるように形 成されている。

[0030]

図6に示すように、アクチュエータ14は、多数の圧力室用凹部25を覆うように第1プレート15の表面上に設けられた振動板31と、各圧力室12の一壁面を形成する振動板31の可動部分31Aの上に設けられた圧電素子32と、圧電素子32の上に設けられた個別電極33とによって構成されている。振動板31はCrまたはCr系材料によって形成された厚さ1~5μmのものであり、全

ての圧力室12のインク吐出に用いられる共通電極も兼用している。これに対し、圧電素子32及び個別電極33は各圧力室12毎に個別に設けられている。圧電素子32はPZTによって形成されており、その厚さは1~7μmである。個別電極33はPtまたはPt系材料によって形成されており、その厚さは1μm以下、例えば0.1μmである。圧力室用凹部25の上方の圧電素子32及び個別電極33は、圧力室用凹部25の開口部よりも一回り小さい小判形に形成されている。なお、図6における35は、隣り合う個別電極33、33同士の間や個別電極33と後述する導体部36との間の短絡を防止するための絶縁部材であり、このような絶縁部材として、例えば樹脂等を好適に用いることができる。なお、説明の簡単のため、図6以外では絶縁部材35の図示は省略する。

[0031]

各圧力室12毎に個別に設けられた圧電素子32及び個別電極33は、互いに重なった状態で振動板31の表面に同一のパターンを描いており、振動板31の可動部分31Aと共に、当該可動部分31Aを変形させることにより圧力室12にインク吐出のための圧力を付与するアクチュエータ14を形成している。次に、図7を参照しながら、アクチュエータ14の具体的な配置パターンについて説明する。

[0032]

図7は8列のアクチュエータ列のうち図3における右側4列を示すものであり、いずれのアクチュエータ14も、その長径Lが列方向(副走査方向Y)と直交するように設けられている。各アクチュエータ列14A~14Dのアクチュエータは、他のアクチュエータ列のアクチュエータ14に対して、副走査方向Yに関して互いにずれた位置に設けられている。具体的には、第1外側アクチュエータ列14Bの各アクチュエータ14は、副走査方向Yに関していえば、中央側アクチュエータ列14Aの相隣るアクチュエータ14、14の間に配置されている。このような中央側アクチュエータ列14Aと第1外側アクチュエータ列14Bとの配置関係は、第1外側アクチュエータ列14Bと第2外側アクチュエータ列14Cと第3外側アクチュエータ列14Cと第3外側アクチュエータ列14Cと第3外側アクチュエータ列14Dとの配置関係、並びに第2外側アクチュエータ列14Cと第3外側アクチュエータ列14Dとの配置関係と同様である。すなわち、多数のアクチュエータ1

4は、副走査方向Yに延びる複数の列に並べられ、隣り合う列のアクチュエータ同士の位置が互いにずれた千鳥状になるように配置されている。ただし、各列14A~14Dのアクチュエータ14は当該列方向Yと直交する同一直線上に並ぶことはなく、互いに列方向Yに少しずつずれて配置されている。これは、互いのドット位置を副走査方向にずらすためである。

[0033]

なお、図3に示す左側4列も右側4列と同様の千鳥状に配置されており、これら左側4列においても、各アクチュエータ列のアクチュエータ14は、他のアクチュエータ列のアクチュエータ14は、他のアクチュエータ列のアクチュエータ14は、右側4列のアクチュエータ列のいずれのアクチュエータ14は、右側4列のアクチュエータ列のいずれのアクチュエータ14との関係においても、同一直線上に並ぶことがないように互いに列方向にずれている。つまり、互いのドット位置を副走査方向にずらしてドット密度を高めるために、合計8列の各アクチュエータ列のアクチュエータ14は、他のアクチュエータ列のアクチュエータ14と同一直線上に並ぶことがないように、列方向に少しずつずれて配置されている。なお、左右の中央側アクチュエータ列14A,14Aは、それぞれ本発明でいうところの「第1中央側アクチュエータ列」及び「第2中央側アクチュエータ列」に対応するものである。

[0034]

各圧力室12毎に個別に設けられた圧電素子32及び個別電極33は、互いに重なった状態でヘッド本体11の中央部(図7の左端部)に延び、駆動信号を伝達する導体部(信号線)36を形成している。さらに、この導体部36の先端側に位置する個別電極33は、導体部36よりも幅が太くなっており、アクチュエータ14の入力端子37を形成している。外側に位置するアクチュエータ列のアクチュエータ14の導体部36は、内側に位置するアクチュエータ列の相隣るアクチュエータ14、14の間を通るように配設されている。

[0035]

中央側アクチュエータ列14A及び第1外側アクチュエータ列14Bのアクチュエータ14の入力端子37は、副走査方向に延びる同一直線上に配列されてい

る。また、第2外側アクチュエータ列14C及び第3外側アクチュエータ列14Dのアクチュエータ14の入力端子37は、中央側アクチュエータ列14A及び第1外側アクチュエータ列14Bのアクチュエータ14の入力端子列から主走査方向にわずかに離れた位置において、副走査方向に沿って同一直線上に配列されている。つまり、各アクチュエータ列14A~14Dのアクチュエータ14の入力端子37は、副走査方向Yに延びる2列の入力端子列を形成している。なお、このような入力端子37の配置は、左側4列においても同様であり、その結果、ヘッド全体では4列の入力端子列が形成されている。

[0036]

以上のように、このインクジェットヘッド1では、多数のアクチュエータ14が複数列に且つ千鳥状に並べられ、最も密になるように配置されている。また、各アクチュエータ列の相隣るアクチュエータ14,14間のスペースが、他のアクチュエータ列のアクチュエータ14の導体部36の配設スペースに利用されている。例えば、中央側アクチュエータ列14Aの外側には3列のアクチュエータ列14B~14Cが設けられていることから、図6に示すように、中央側アクチュエータ列14Aの相隣るアクチュエータ14,14間には、3本の導体部36が通っている。

[0037]

図8に示すように、ドライバIC13の対向面には、ヘッド本体11のアクチュエータ14の入力端子37に対応するように、複数の出力端子42が配設されている。つまり、ドライバIC13には、ヘッド本体11の4列の入力端子列に対応するように、副走査方向に延びる4列の出力端子列が形成されている。

[0038]

そして、図2に示すように、各出力端子42と各入力端子37とがそれぞれ接触するように、ドライバIC13はヘッド本体11に対してフリップチップボンディングにより実装されている。

[0039]

ーインクジェットヘッドの製造方法-

次に、インクジェットヘッド1の製造方法について説明する。まず、図9に示

すように、酸化マグネシウム(MgO)からなる基板61の表面に、スパッタリング等により、白金(Pt)層33A、PZT層32A、及びCrからなる振動板31を順に積層し、振動板31が圧力室用凹部25に向かい合うようにして、これらをエポキシ樹脂等の接着剤を用いて本体部41に接着する。なお、本体部41は、予め第1~第4プレート15,18,21,22及びノズル板24を順にエポキシ樹脂等の接着剤を用いて貼り合わせて形成しておく。第1プレート15等の各プレートは、シリコン基板に異方性エッチング等のエッチングにより貫通孔等を設けることによって形成する。なお、振動板31と本体部41との固定手段及び本体部41のプレート間の固定手段は、上記接着剤に限定されるものではない。

[0040]

次に、図10に示すように、基板61を除去した後、エッチング等により白金層33A及びPZT層32Aのパターンニングを行い、各圧力室12に対応した複数のアクチュエータ14、導体部36及び入力端子37を形成する。そして、振動板31のうち、中央側の入力端子列の間の部分に対応する部分を除去する。このようにして、ヘッド本体11が形成される。

[0041]

その後は、ヘッド本体11の入力端子37またはドライバIC13の出力端子42に半田バンプを形成し、ヘッド本体11に対してドライバIC13をフリップチップボンディングにより接続し、図2に示すインクジェットヘッド1が得られる。

[0042]

このフリップチップボンディングに際して、半田を溶融するために熱が加えられる。そのため、ヘッド本体11及びドライバIC13は、加熱によって熱膨張し、また、その後の温度低下に伴って熱収縮を起こすことになる。しかし、本実施形態に係るインクジェットヘッド1では、少なくとも、ヘッド本体11の本体部41のうち最も表面側に位置する第1プレート15は、ドライバIC13と同一材料(シリコン)で形成されているので、入力端子37と出力端子42との熱膨張及び熱収縮の程度は、ほぼ同じになる。そのため、熱膨張や熱収縮に伴う入

力端子37と出力端子42との位置ずれはほとんどなくなる。従って、ヘッドが小型化しているにもかかわらず、出力端子42が入力端子37から剥離するようなことはなく、入力端子37と出力端子42との接触は良好に保たれる。その結果、本実施形態によれば、信頼性が向上し、また、歩留まりが良くなる。

[0043]

なお、第2~第4プレート18,21,22や、あるいは本体部41の全体をドライバIC13と同一材料で形成することとすれば、出力端子42に対する入力端子37の熱変形の追従性が更に向上し、入力端子37と出力端子42との接続を更に高度に保つことができる。

[0044]

以上のように、本実施形態によれば、左右のアクチュエータ列14A~14D の間に入力端子37を集中的に配列し、ドライバIC13をヘッド本体11に対してフェースダウンボンディングにより実装することとしたので、アクチュエータから離れた位置に入力端子用の設置スペースを設ける必要がない。また、相隣るアクチュエータ列のアクチュエータ14,14間を、導体部36の設置スペースとして有効活用することとしたので、アクチュエータから離れた位置に導体部用の設置スペースを設ける必要がない。従って、従来以上にヘッドを小型化することができる。

[0045]

-変形例-

図11に示すように、振動板31をドライバIC13と同一材料で形成するようにしてもよい。つまり、振動板31をシリコンによって形成してもよい。振動板31の上には、共通電極39、圧電素子32及び個別電極33が順に積層されている。このような構成により、本変形例では、アクチュエータ14は振動板31の可動部分、共通電極39、圧電素子32及び個別電極33によって形成されることになる。なお、共通電極39及び個別電極33は白金で形成され、圧電素子32はPZTによって形成されている。振動板31の厚みは、3~6μm程度が好ましく、4~5μmが特に好ましい。

[0046]

本変形例によれば、入力端子37が載置されている振動板31(言い換えると、入力端子37を支持している振動板31)自体がドライバIC13と同一材料であるので、振動板31とドライバIC13との熱変形の程度は一致し、入力端子37と出力端子42との接続状態は、より一層良好に維持される。従って、端子間接続の問題に制約されることなく、ヘッドの小型化を促進することができる

[0047]

<実施形態2>

ところで、ヘッドの高密度化が進めば進むほど、アクチュエータ14の導体部36をアクチュエータ14,14間に配設することは難しくなっていく。そこで、実施形態2に係るインクジェットヘッドは、図12に示すように、アクチュエータ14及び入力端子37の配置パターンを、導体部36を省略するように変更したものである。

[0048]

具体的には、本実施形態では実施形態1と同様、8列のアクチュエータ列が形成され、いずれのアクチュエータ列のアクチュエータも、他のアクチュエータ列のアクチュエータも、他のアクチュエータ列のアクチュエータと列方向Yに互いにずれるように配置されている。そして、本実施形態では、アクチュエータの入力端子37は、アクチュエータ14の近傍に配設され、アクチュエータ14と連続している。このような配置により、入力端子37はアクチュエータ14に直接接続され、導体部36は省略されている。

[0049]

図13に示すように、ドライバIC13の対向面には、上記アクチュエータ14の入力端子37の配置パターンと対称のパターンに配置された出力端子42が設けられている。そして、ドライバIC13は、実施形態1と同様、ヘッド本体11に対してフリップチップボンディングによって実装されている。

[0050]

従って、本実施形態によれば、実施形態1の効果に加えて、導体部36の設置 スペースが不要であるので、ヘッドを更に小型化することができる。その結果、 ヘッドの高密度化を一層促進することができる。

[0051]

【発明の効果】

以上のように、本発明によれば、アクチュエータの信号入力端子をアクチュエータ列間に集中的に配列し、あるいはアクチュエータの近傍にそれぞれ配設し、そのうえでドライバICをヘッド本体に対してフェースダウンボンディングにより実装することとしたので、ドライバIC用の実装スペース、信号入力端子用の設置スペース、及びアクチュエータと信号入力端子とを接続する信号線用の設置スペースをアクチュエータから離れた位置に設ける必要がなく、ヘッドの小型化及びドットの高密度化を達成することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

インクジェットプリンタの要部の斜視図である。

【図2】

インクジェットヘッドの断面図(図3のA-A線断面相当図)である。

【図3】

インクジェットヘッドのヘッド本体の平面図である。

【図4】

インクジェットヘッドの要部の斜視図である。

【図5】

ヘッド本体の圧力室用凹部の開口部の形状(アクチュエータの形状でもある) を示す平面図である。

【図6】

ヘッド本体の断面図(図7の2-2線断面図)である。

【図7】

アクチュエータ及び入力端子の配置パターンを示すヘッド本体の平面図である

【図8】

出力端子の配置パターンを示すドライバICの平面図である。

【図9】



インクジェットヘッドの製造工程を示す一工程図である。

【図10】

インクジェットヘッドの製造工程を示す一工程図である。

【図11】

実施形態1の変形例に係るインクジェットヘッドの断面図(図2相当図)である。

【図12】

実施形態2に係るインクジェットヘッドのヘッド本体の平面図(図3相当図)である。

【図13】

実施形態2に係るドライバICの出力端子の配置パターンを示す平面図(図8相当図)である。

【図14】

従来のインクジェットヘッドにおけるドライバICの実装態様を示す平面図である。

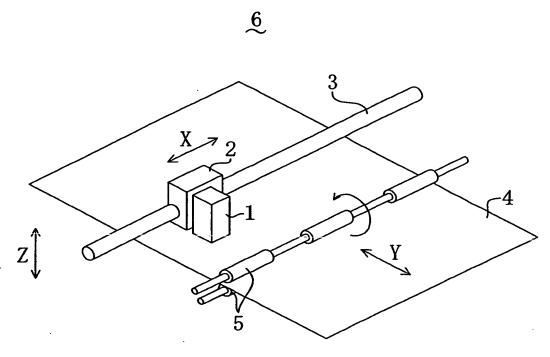
【符号の説明】

- 1 インクジェットヘッド
- 11 ヘッド本体
- 12 圧力室
- 13 ドライバIC
- 14 アクチュエータ
- 23 ノズル
- 3 1 振動板
- 32 圧電素子
- 33 個別電極
- 36 導体部(信号線)
- 37 入力端子(信号入力端子)
- 4 1 本体部
 - 42 出力端子(信号出力端子)

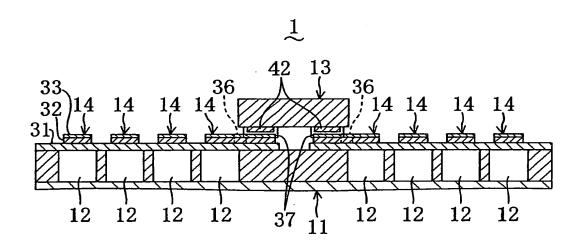
X 主走查方向(走查方向)

【書類名】 図面

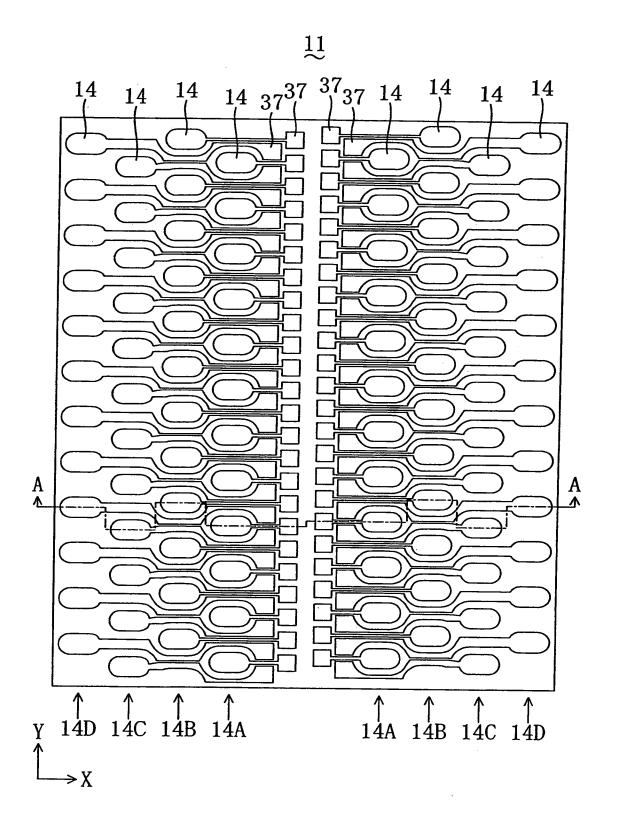
【図1】



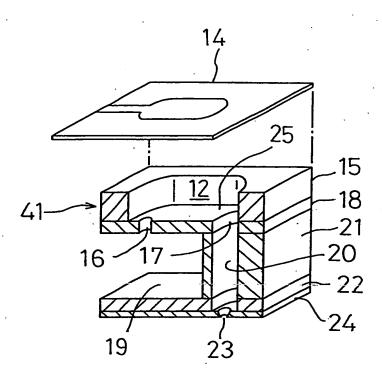
【図2】



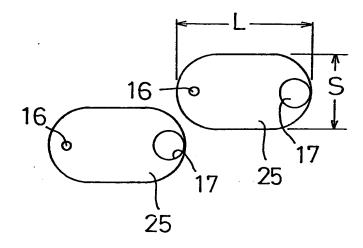
【図3】



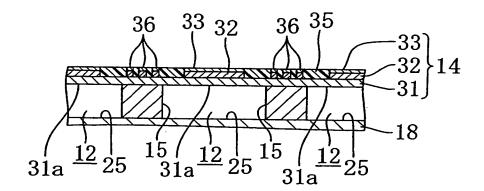
【図4】



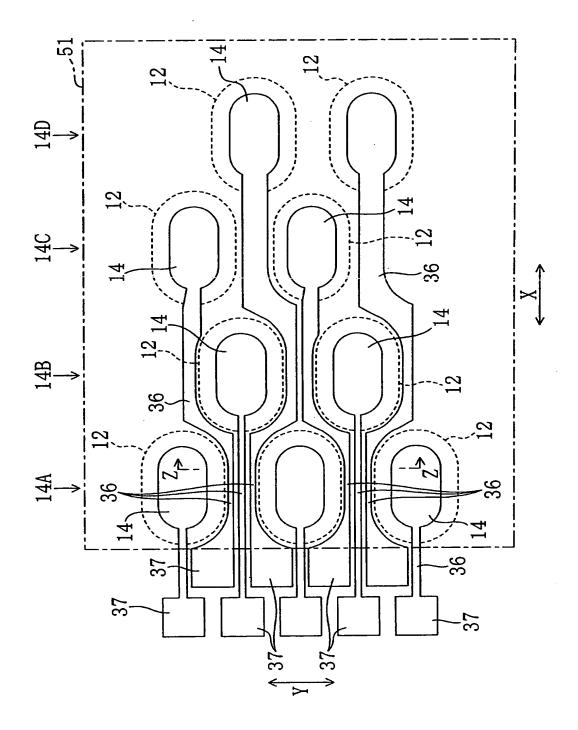
【図5】



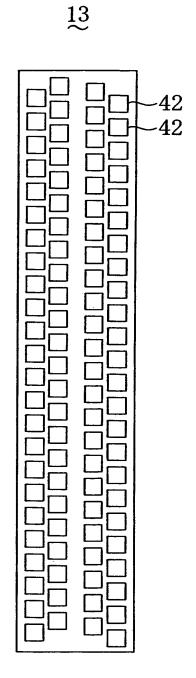
【図6】



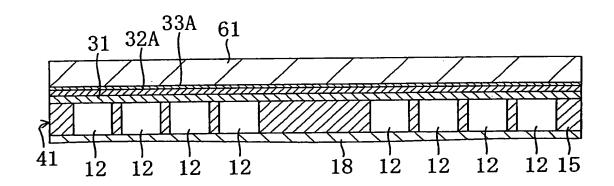
【図7】



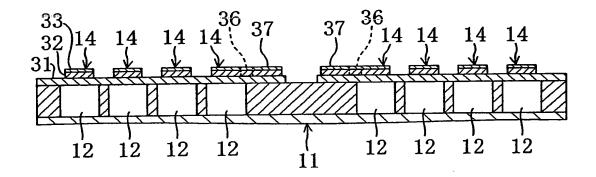
【図8】



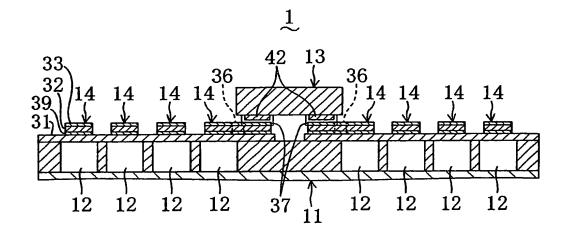
【図9】



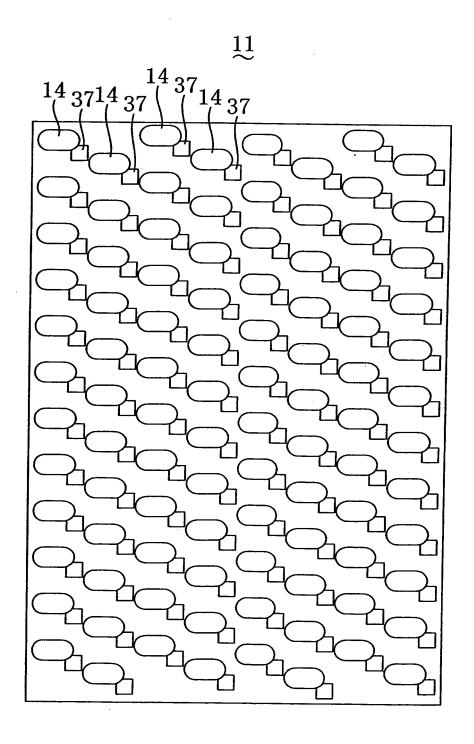
【図10】



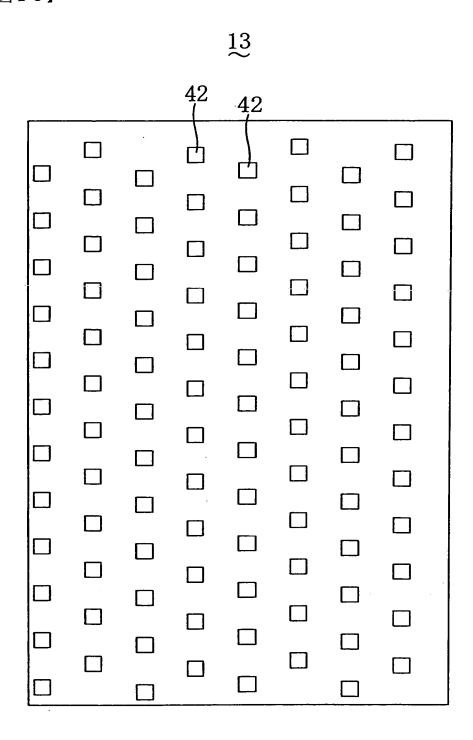
【図11】



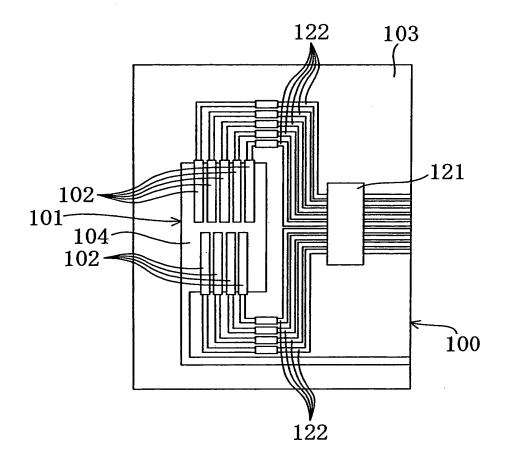
【図12】



【図13】



【図14】





【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 インクジェットヘッドの小型化を促進する。

【解決手段】 複数のノズルと該各ノズルに対応する複数の圧力室及びアクチュエータ14とが設けられたヘッド本体11を備えている。アクチュエータ14は、副走査方向Yに延びる左右それぞれ4列のアクチュエータ列14A~14Dを形成している。左右の中央側アクチュエータ列14A,14Aの間には、アクチュエータ14の入力端子37が副走査方向に延びるように集中的に配列されている。アクチュエータ14に駆動信号を出力するドライバICには、これら入力端子37の配置パターンに応じて配置された出力端子が設けられている。ドライバICはヘッド本体11に対してフリップチップボンディングにより実装されている。

【選択図】 図3

特2000-048630

出願人履歴情報

識別番号

[000005821]

1. 変更年月日 1990年 8月28日

[変更理由] 新規登録

住 所 大阪府門真市大字門真1006番地

氏 名 松下電器産業株式会社